

2008年度上半期（第2四半期） （2008年4月～9月） 決算説明資料

2008年10月23日
信越化学工業株式会社

見通しに関する注記事項

当資料に記載の業績見通しは、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は、さまざまな要素によりこれら業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社及び当社グループ会社の事業領域をとりまく経済情勢、市場の動向、対米ドルをはじめとする円の為替レートなどが含まれます。ただし、業績に影響を与え得る要素はこれらに限定されるものではありません。

ShinEtsu



目 次

上半期連結業績の概要・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1
上半期連結決算の主要項目・・・・・・・・・・・・・・・・	P 2
セグメント別売上高・営業利益・・・・・・・・・・・・・・・・	P 3
有機・無機化学品事業の推移・現況・・・・・・・・	P 4
電子材料事業の推移・現況・・・・・・・・・・・・・・・・	P 5
機能材料その他事業の推移・現況・・・・・・・・	P 6
信越化学（単独）の業績概要・・・・・・・・・・・・・・・・	P 7
シンテック社の業績概要・・・・・・・・・・・・・・・・	P 8
（ご参考）米国塩ビメーカー収支・・・・・・・・	P 9
信越半導体グループの業績概要・・・・・・・・	P 10
比較損益計算書・・・・・・・・・・・・・・・・	P 11
比較貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・	P 12
比較キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・	P 13
配当金・当期純利益の推移・・・・・・・・	P 14
2009年3月〔年間〕期業績予想・・・・・・・・	P 15

上半期連結業績の概要

(億円)

	2007年度 上半期	2008年度 上半期	増減
売上高	6,877	6,954	(1.1%) 77
営業利益	1,400	1,501	(7.2%) 101
経常利益	1,460	1,565	(7.2%) 105
純利益	952	1,010	(6.0%) 58
純資産	14,531	15,138	607
総資産	19,230	18,935	295
自己資本比率	73.3%	77.5%	4.2ポイント
ROE	13.9%	13.9%	0.0ポイント
ROA	15.4%	16.4%	1.0ポイント
1株当たり			
純利益	221.16円	235.04円	13.88円
純資産	3,277円	3,434円	157円
中間配当金	40.0円	50.0円	10.0円増配

(注) ROAは総資産経常利益率

上半期連結決算の主要項目

(億円)

	2007年度 上半期	2008年度 上半期
設備投資額	1,356	905
有機・無機化学品	681	433
電子材料	632	446
機能材料その他	47	29
減価償却額	654	615
有機・無機化学品	148	169
電子材料	469	405
機能材料その他	38	42
研究費	252	188
有利子負債残高	344	269
期末従業員数	19,113人	20,300人
為替レート：1-6月平均	120.2円	104.9円
(US\$) 4-9月平均	119.3円	106.1円

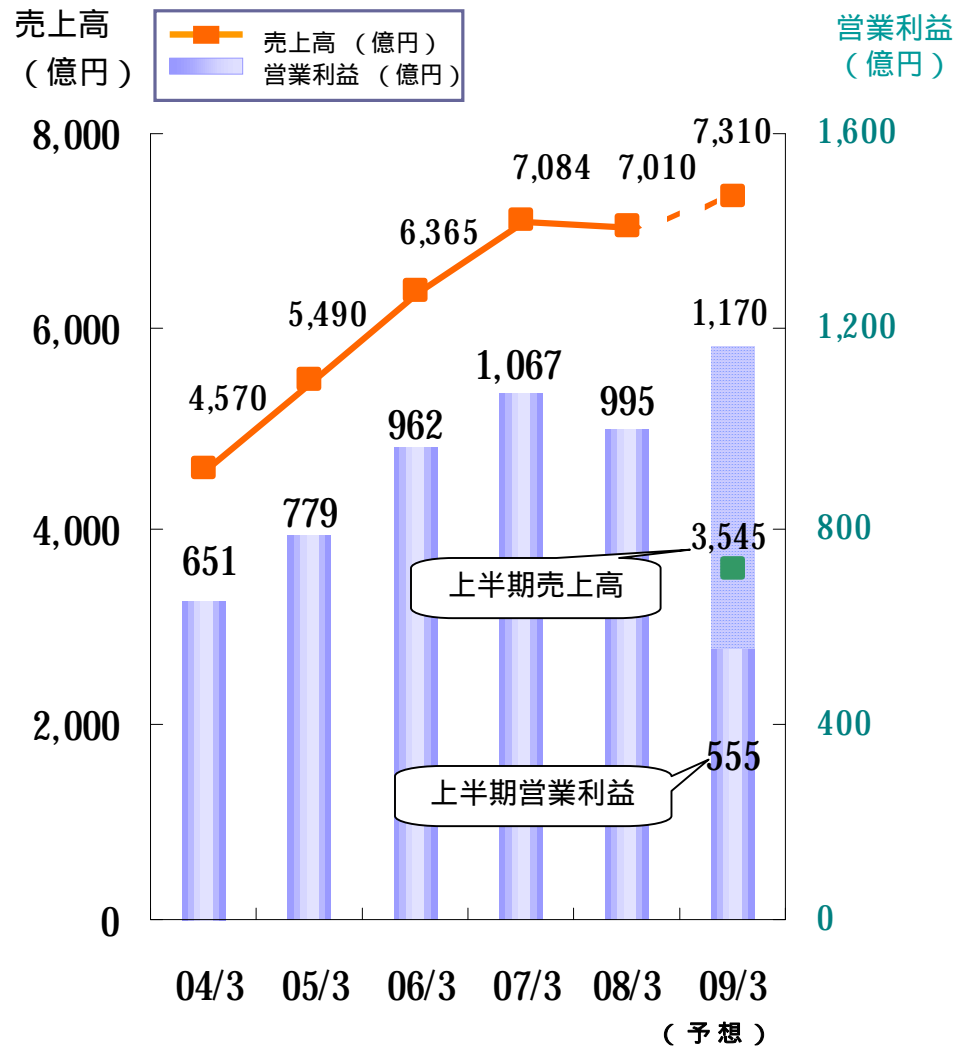
(注) 1-6月平均の為替レートは、海外子会社の損益を連結する際に使用。

セグメント別売上高・営業利益

(億円)

	売上高			営業利益		
	2007年度 上半期	2008年度 上半期	増減	2007年度 上半期	2008年度 上半期	増減
有機・無機化学品	3,444	3,545	(2.9%) 101	482	555	(15.1%) 73
塩ビ系	1,795	1,841	46	163	182	19
シリコン系	987	968	19	211	228	17
その他	662	736	74	108	145	37
電子材料	2,855	2,850	(0.2%) 5	790	794	(0.5%) 4
半導体シリコン	2,444	2,481	37	695	699	4
その他	411	369	42	95	95	0
機能材料その他	578	559	(3.2%) 19	130	154	(18.1%) 24
合成石英	157	137	20	59	55	4
一般用希土類磁石、 その他機能材料	186	208	22	44	58	14
その他	235	214	21	27	41	14
消去	-	-	-	2	2	0
合計	6,877	6,954	(1.1%) 77	1,400	1,501	(7.2%) 101

有機・無機化学品事業の推移・現況



塩ビ

- ◆ 米国の住宅市場が低迷する中、シンテック社は長年にわたり培ってきた販売力を生かし、世界中の顧客への販売により、フル操業を継続しました。この結果、業績を大幅に伸ばしました。
- ◆ オランダのシンエツPVC社は、欧州での販売が好調に推移し、業績を伸張させました。
- ◆ 国内事業は、原料価格の高騰や需要低迷の影響を受け、厳しい状況が続きました。

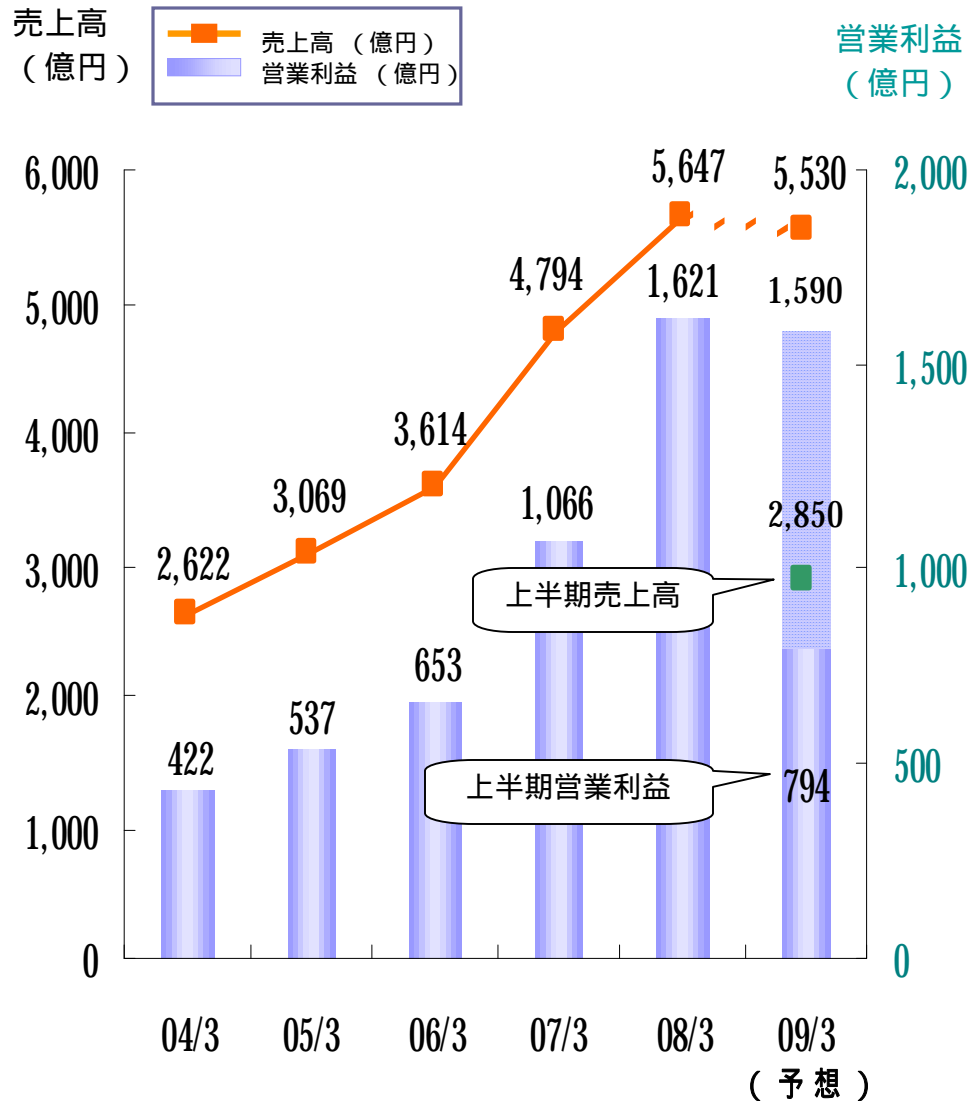
シリコーン

- ◆ 車載・情報機器・化粧品向けなどの機能性製品が順調に推移したほか、原料高騰に伴う製品価格是正も寄与し、堅調に推移しました。
- ◆ 信越ポリマー社の携帯電話用キーパッドは、単価下落の影響を受け低調に推移しました。

その他化学品

- ◆ セルロース誘導体は、国内事業は、医薬品向けを中心に好調に推移しましたが、ドイツのSEタイロース社は、建材向けの需要減少の影響を受けました。
- ◆ 日本酢ビ・ポパール社は堅調な出荷が続き、オーストラリア・シムコア社も金属ケイ素の製品価格上昇により好調に推移しました。

電子材料事業の推移・現況



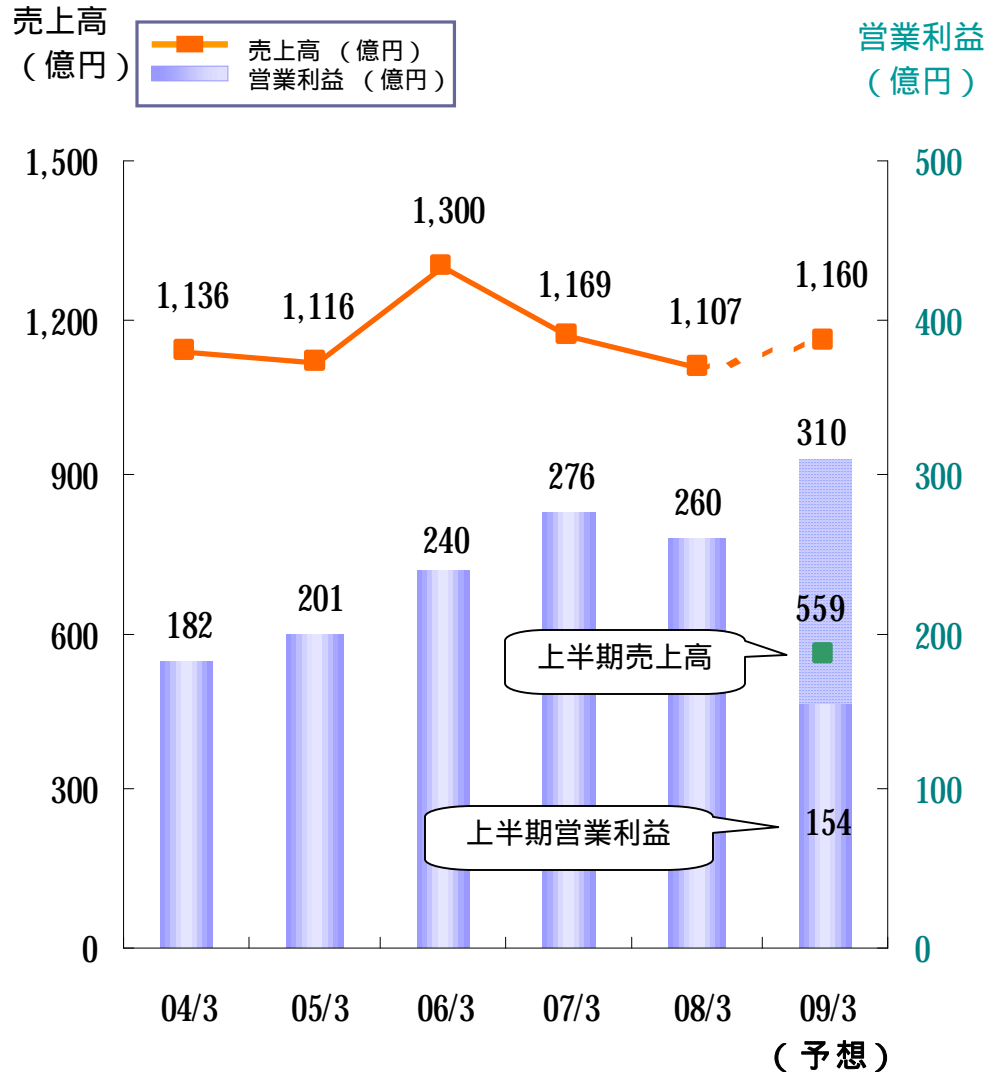
半導体シリコン

- ◆メモリーを始めとした半導体デバイス需要の低下により、200mmウエハーは影響を受けましたが、主力の300mmウエハーでは、世界中の顧客への販売に注力するとともに、生産性や品質の向上などにも継続的に取り組んだ結果、業績は堅調に推移しました。
- ◆デバイスの高性能化進展に伴い、2007年3月期には、国内外の半導体製造設備の減価償却の耐用年数を、5年から3年に変更しております。

その他の電子材料

- ◆電子産業用希土類磁石は、デスクトップパソコン用ハードディスク・ドライブの生産調整の影響を受け、低調に推移しました。
- ◆フォトレジスト製品は、デバイスメーカーの生産調整の影響を受けましたが、電子産業用有機材料は順調に推移しました。

機能材料その他事業の推移・現況




合成石英

- ◆ 光ファイバー用プリフォームは、世界的な通信データ量の増大により需要が伸び、堅調に推移しました。
- ◆ 液晶用大型フォトマスク基板は、市況低迷により振るいませんでした。

一般用希土類磁石、その他機能材料

- ◆ 一般用希土類磁石は、エアコン用省エネルギーモーターや自動車向けなどが好調に推移したことから、業績は伸長しました。
- ◆ 液状フッ素エラストマー、ペリクルの出荷も好調でした。



信越化学（単独）の業績概要

	2007年度 上半期	2008年度 上半期	対前年同期 増減率
売上高	3,594	3,597	0.1%
経常利益	466	562	20.7%
特別利益	15	-	
税引前純利益	481	562	16.9%
純利益	325	388	19.5%
純資産	6,767	6,686	
総資産	8,762	8,654	

● ● ● | シンテック社の業績概要

Shintech Incorporated

	2007年 上半期		2008年 上半期		対前年同期 増減率 (US\$ベース)
	百万US\$	億 円	百万US\$	億 円	
売 上 高	951	1,143	1,147	1,204	20.7%
経 常 利 益	134	161	153	160	13.5%
特 別 利 益	30	36	-	-	
税 引 前 純 利 益	164	197	153	160	7.0%
純 利 益	115	138	109	114	5.4%
純 資 産	2,285	2,816	2,484	2,644	
総 資 産	2,700	3,329	2,882	3,067	

為替レート(1-6月平均) : 2007年6月期 120.2円/\$
2008年6月期 104.9円/\$



(ご参考) 米国塩ビメーカー収支

百万US\$

	2007年上半期	2008年上半期
Georgia Gulf (税引前利益)	35.5	46.3
Westlake Vinyls部門 (営業利益)	28.6	15.3
Polyone (税引前利益)	1.4	23.2

信越半導体グループの業績概要

信越半導体グループ〔連結業績〕

(信越半導体・SEHアメリカ・SEHマレーシア・SEHヨーロッパ・SEH台湾)

(億円)

	2007年度 上半期	2008年度 上半期	対前年同期 増減率
売上高	2,410	2,455	1.8%
経常利益	667	662	0.8%
純利益	413	407	1.2%
純資産	2,850	3,417	
総資産	4,791	5,054	

(注)海外子会社は6月決算数値を連結

比較損益計算書

(億円)

	2007年度 上半期	2008年度 上半期	増 減
売 上 高	6,877	6,954	(1.1%) 77
売 上 原 価	4,733	4,822	89
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	743	631	112
営 業 利 益	1,400	1,501	(7.2%) 101
営 業 外 損 益	60	64	4
経 常 利 益	1,460	1,565	(7.2%) 105
特 別 損 益	51	-	51
税 金 等 調 整 前 純 利 益	1,511	1,565	(3.6%) 54
法 人 税 ・ 住 民 税 ・ 事 業 税	536	543	7
少 数 株 主 利 益	23	12	11
純 利 益	952	1,010	(6.0%) 58

比較貸借対照表

(億円)

	2008年 3月末	2008年 9月末	前期末比		2008年 3月末	2008年 9月末	前期末比
流動資産	10,173	9,715	458	流動負債	3,766	3,238	528
現金・預金	2,173	2,289	116	支払手形・買掛金	1,493	1,409	84
受取手形・売掛金	3,139	3,212	73	短期借入金	118	75	43
有価証券	1,845	1,483	362	未払法人税等	395	390	5
たな卸資産	2,043	1,989	54	その他	1,761	1,364	397
その他	973	742	231	固定負債	582	559	23
固定資産	9,012	9,220	208	長期借入金	221	194	27
有形固定資産	6,546	6,654	108	その他	361	365	4
機械装置・運搬具	2,407	2,311	96	負債合計	4,349	3,797	552
その他	4,140	4,343	203	株主資本	13,991	14,648	657
無形固定資産	259	237	22	資本金	1,194	1,194	-
投資その他の資産	2,207	2,329	122	資本剰余金	1,282	1,282	-
投資有価証券	1,505	1,514	9	利益剰余金	11,637	12,454	817
その他	702	814	112	自己株式	122	282	160
				評価・換算差額等	397	33	364
				新株予約権	16	24	8
				少数株主持分	433	433	0
				純資産合計	14,837	15,138	301
資産合計	19,185	18,935	250	負債・純資産合計	19,185	18,935	250

比較キャッシュ・フロー計算書

(億円)

	2007年度 上半期	2008年度 上半期	増 減
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,025	1,469	444
純利益	952	1,010	58
減価償却費	654	615	39
運転資本の増減額	305	179	126
その他	276	23	299
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,216	1,002	214
設備投資支出	1,360	1,100	260
その他	144	98	46
財務活動によるキャッシュ・フロー	382	435	53
借入金増減額	121	54	67
配当金支払額	194	215	21
その他	67	166	99
換算差額ほか	68	54	122
現金・現金同等物増減額	505	21	484
現金・現金同等物残高	3,541	2,995	546
有利子負債残高	344	269	75

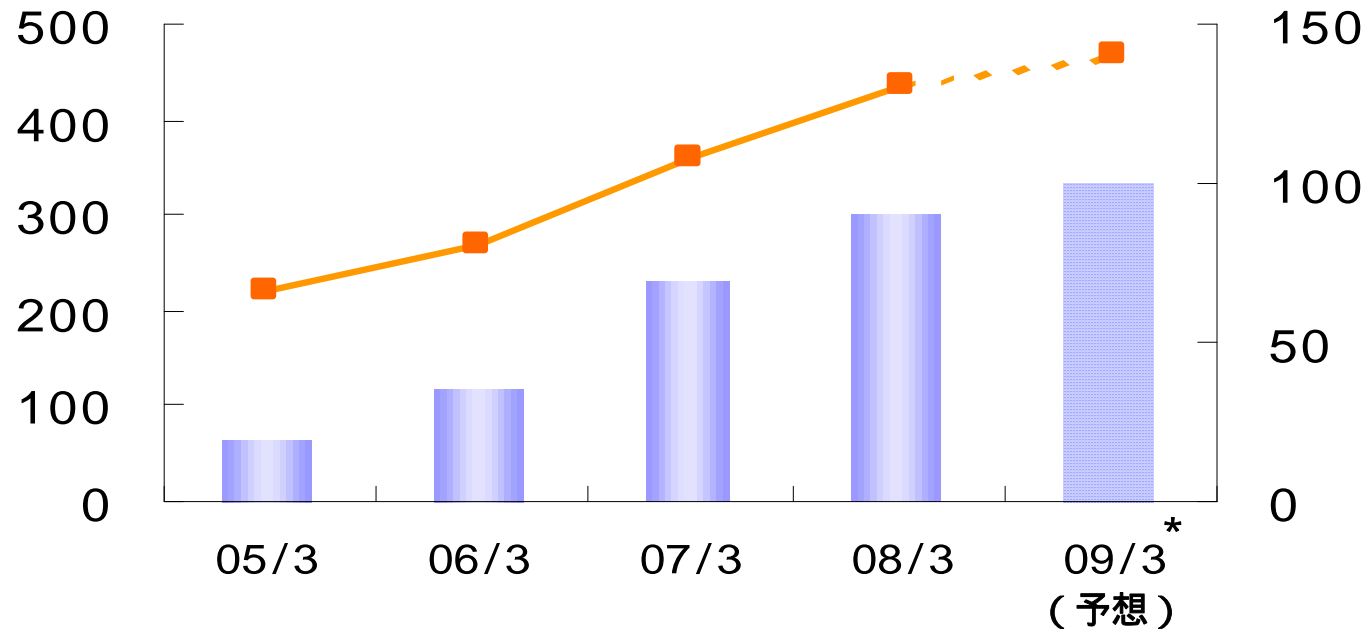


配当金・当期純利益の推移

1株当たり
当期純利益
(円)

1株当たり当期純利益 (円)
1株当たり配当金 (円)

1株当たり
配当金
(円)



	05/03	06/03	07/03	08/03	09/3 (予想)
1株当たり配当金	20円	35円	70円	90円	100円
1株当たり当期純利益	219.10円	266.63円	357.78円	426.63円	467.90円

● ● ● | 2009年3月期〔年間〕業績予想

	連 結	
	億円	前期比 (%)
売 上 高	14,000	1.7
営 業 利 益	3,070	6.9
経 常 利 益	3,200	6.7
当 期 純 利 益	2,000	8.9
1株当たり当期純利益	467.90円	41.27円増
1株当たり年間配当金	100円	10円増配

* 業績予想については、本資料表紙の「見通しに関する注記事項」をご覧ください。



トピックス (2008年4月 ~ 2008年10月)

- 2008.4 希土類磁石の値上げを発表
- 2008.4 低汚染タイプの建築用シリコンシーリング材を開発
- 2008.4 世界最大級の永久磁石式磁気回路を開発
- 2008.4 放熱用シリコン両面粘着テープを開発
- 2008.4 平成20年3月期(131期)期末配当予想を増額修正
- 2008.6 塩化ビニル樹脂の値上げを発表
- 2008.6 苛性ソーダの値上げを発表
- 2008.6 塩化ビニル樹脂の値上げ幅変更を発表
- 2008.6 セルロース製品の値上げを発表
- 2008.6 当社定時株主総会において「当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)導入」を承認
- 2008.7 マイクロコンタクトプリントの版用シリコンゴムを開発
- 2008.7 自己株式825,000株を取得
- 2008.7 苛性ソーダの値上げ幅変更を発表
- 2008.7 シリコン樹脂製品の値上げを発表
- 2008.9 福島県西郷村に事業用地を取得
- 2008.9 自己株式2,000,000株を取得